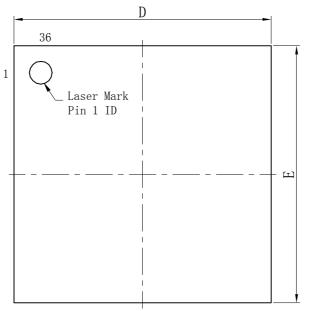
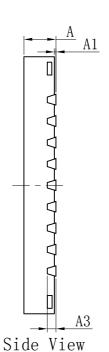
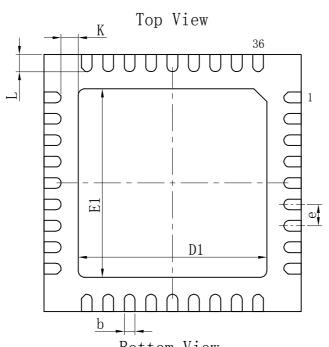


## 气源科核股份有限公司 China Chippacking Technology Co., Ltd

	标注	最小	标准	最大	标注	最小	标准	最大	
1	A	0.70	0. 75	0.80	D1	4. 30	4. 40	4. 50	
1	A1	0.00	_	0.05	E1	4. 30	4. 40	4. 50	
l	A3	A3 0. 203REF			е	0. 50TYP			
l	b	0. 20	0. 25	0.30	K	0. 20	-	-	
1	D	5. 90	6. 00	6. 10	L	0. 35	0.40	0. 45	
l	Е	5. 90	6. 00	6. 10					







В	ottom	View

未注尺寸公差				
×±0.5				
×.×±0.1				
×.××±0.01				
×.×××±0.005				

制	图	石 艳	2016. 01. 29	名	称	生效日	期			
审	核			QFN6×6-36L (P0.50) 封装产品图		等级标记		重量	比例	
批	准								1:1	
单	位	mm		图	号	页 数	第	第1页 共1页		
镀	涂	镀	镀锡		C-0L-063		气派科技股份有限公司			
				版次	С	CHINA CHIPPACKING TECH.CO., Ltd				